

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORPORATION LIMITED
上海先進半導體製造股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股份代號：03355)

2010年第三季度業績公告

季度業績

上海先進半導體製造股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)將截至2010年9月30日止3個月及9個月以及去年同期的未審核業績公佈如下：

簡明全面收益表

		截至2010年 9月30日止 3個月 (未審)	截至2010年 9月30日止 9個月 (未審)	截至2009年 9月30日止 3個月 (未審)	截至2009年 9月30日止 9個月 (未審)
	附註	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
營業額	4	276,461	708,373	178,875	474,674
銷售成本		(202,735)	(546,270)	(165,244)	(469,059)
毛利		73,726	162,103	13,631	5,615
其他收入及收益	5	5,694	9,402	2,354	4,901
營業開支		(23,162)	(65,905)	(28,427)	(71,930)
其他費用	5	(5,377)	(7,026)	(20,389)	(22,751)
融資成本	6	(1,789)	(5,561)	(2,224)	(7,099)
稅前利潤/(虧損)	6	49,092	93,013	(35,055)	(91,264)
所得稅	7	—	—	—	92
本期利潤/(虧損)		49,092	93,013	(35,055)	(91,172)
本期其他全面收入		—	—	—	—
本公司普通股股東應占 本期全面收入/(虧損)		49,092	93,013	(35,055)	(91,172)
本公司普通股股東 每股盈利/(虧損)					
— 基本	9	3.20分	6.06分	(2.28)分	(5.94)分

相關股息資訊參見簡明財務報表附註8。

簡明財務狀況表

	2010年 9月30日 (未審) 附註 人民幣千元	2009年 12月31日 (已審) 人民幣千元
非流動資產		
物業、廠房及設備	350,889	436,511
在建工程	8,962	646
其他非流動資產	41,315	43,560
非流動資產總值	<u>401,166</u>	<u>480,717</u>
流動資產		
存貨	159,221	92,680
應收賬款及應收票據	99,866	63,444
其他流動資產	38,017	28,438
現金及現金等價物	390,739	317,996
流動資產總值	<u>687,843</u>	<u>502,558</u>
資產總值	<u>1,089,009</u>	<u>983,275</u>
流動負債		
應付賬款	156,283	86,329
其他流動負債	49,590	70,938
政府補助	3,096	13,100
計息銀行借款	10 137,011	178,282
流動負債總值	<u>345,980</u>	<u>348,649</u>
流動資產淨值	<u>341,863</u>	<u>153,909</u>
總資產減流動負債	<u>743,029</u>	<u>634,626</u>
非流動負債		
政府補助	15,390	—
資產淨值	<u>727,639</u>	<u>634,626</u>
本公司股東應占權益		
股本	1,534,227	1,534,227
儲備	(806,588)	(899,601)
權益總額	<u>727,639</u>	<u>634,626</u>

權益變動表

	截至2010年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元	截至2009年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元
股本		
普通股每股面值人民幣1.00元		
期初及期末餘額	<u>1,534,227</u>	<u>1,534,227</u>
資本儲備		
期初及期末餘額	<u>205,363</u>	<u>205,363</u>
法定盈餘公積		
期初及期末餘額	<u>19,353</u>	<u>19,353</u>
累計虧損		
期初餘額	<u>(1,124,317)</u>	(1,021,502)
本期全面收入/(虧損)	<u>93,013</u>	<u>(91,172)</u>
期末餘額	<u>(1,031,304)</u>	<u>(1,112,674)</u>
儲備	<u>(806,588)</u>	<u>(887,958)</u>
本公司股東應占權益總額	<u>727,639</u>	<u>646,269</u>

簡明現金流量表

	截至2010年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元	截至2009年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元
經營活動之現金流入淨額	135,685	60,158
投資活動之現金流出淨額	(21,671)	(3,712)
籌資活動之現金流出淨額	(41,271)	(10,308)
現金及現金等價物增加淨額	72,743	46,138
現金及現金等價物之期初餘額	317,996	261,887
現金及現金等價物之期末餘額	390,739	308,025
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行存款	69,613	39,010
未抵押定期存款	321,126	269,015
	390,739	308,025

簡明財務報表附註

1. 呈報基準

本公司截至2010年9月30日止3個月及9個月之未經審核簡明財務報表(「第三季度財務報告」)按照國際會計準則理事會頒佈之國際會計準則第34號《中期財務報告》編製。

第三季度財務報告不包括所有需要在年度財務報告中列示的資訊及披露內容，及須與本公司於2010年3月10日發佈的截至2009年12月31日止年度的經審核財務報告(「2009年度財務報告」)一併進行閱讀。

2. 重大會計政策

除如下所列採納2010年1月1日新發佈之國際財務報告準則及詮釋外，本公司在編製本中期簡明財務報表所採納的會計政策與本公司2009年度財務報告所採納者一致。

對於本中期簡明財務報表，本公司已初次採納了下列新訂或經修訂的國際財務報告準則。

國際財務報告準則第1號(經修訂)	首次採納國際財務報告準則
國際財務報告準則第1號(修訂本)	國際財務報告準則第1號的修訂首次採納國際財務報告準則－首次採納國際財務報告準則之額外豁免
國際財務報告準則第2號(修訂本)	國際財務報告準則第2號的修訂股份支付－集團內以現金結算的股份支付的交易
國際財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併
國際會計準則第27號(經修訂)	合併及單獨財務報表
國際會計準則第39號(修訂本)	國際會計準則第39號的修訂金融工具：確認及計量－合資格被套期項目
國際財務報告詮釋委員會詮釋第17號	向擁有人分派非現金資產
國際財務報告準則第5號(修訂本)	國際財務報告準則第5號的修訂待售非流動資產及已終止業務－計劃出售子公司的控股權
包含在2008年5月發佈的國際財務報告準則的改進	
國際財務報告準則的改進(2009年4月發佈)*	對於數條國際財務報告準則的改進

* 2009年國際財務報告準則的改進包括了對於國際財務報告準則第2、5、8號，國際會計準則第1、7、17、18、36、38、39號，以及國際財務報告詮釋委員會詮釋第9、16號的修訂。

採納這些新訂及經修訂的國際財務報告準則對本中期簡明財務報表並無重大影響，會計政策亦無重大改變。

3. 分部資料

本公司之營業額及溢利主要來自晶圓銷售。本公司僅有一個業務分部。

本公司主要資產位於中國上海，因此，並未對本公司資產地理位置提供分部資料。

本公司營業額乃按客戶所在地進行地理分區。基於客戶所在地之營業額地區分部資料列示如下：

	截至2010年 9月30日止 3個月 (未審) 人民幣千元	截至2010年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元	截至2009年 9月30日止 3個月 (未審) 人民幣千元	截至2009年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元
美國	154,724	383,255	91,507	269,633
歐洲	71,516	205,542	52,822	107,627
亞洲	50,221	119,576	34,546	97,414
	<u>276,461</u>	<u>708,373</u>	<u>178,875</u>	<u>474,674</u>

主要客戶資訊

本公司的收入中約人民幣461,861,000元(2009年9月30日：人民幣294,540,000元)來自於4家客戶(2009年9月30日：4家)，來自於這些客戶單家的銷售收入超過本公司截至2010年9月30日止9個月期間總收入的10%。來自於某一客戶的銷售收入中包含了來自於與該客戶受同一控制的集團公司的銷售收入。

4. 營業額

營業額，系本公司的收入，即年內所售商品發票淨值(扣除退貨、貿易折扣)以及提供服務的價值。

收入的具體分析如下：

	截至2010年 9月30日止 3個月 (未審) 人民幣千元	截至2010年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元	截至2009年 9月30日止 3個月 (未審) 人民幣千元	截至2009年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元
貨物銷售	276,382	708,009	178,797	474,431
其他	79	364	78	243
	<u>276,461</u>	<u>708,373</u>	<u>178,875</u>	<u>474,674</u>

5. 其他收入及收益和其他費用

	截至2010年 9月30日止 3個月 (未審) 人民幣千元	截至2010年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元	截至2009年 9月30日止 3個月 (未審) 人民幣千元	截至2009年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元
其他收入及收益				
補貼收入	4,049	4,639	1,929	3,929
利息收入	922	2,017	269	972
廢料收入	697	2,135	—	—
其他	26	611	156	—
	<u>5,694</u>	<u>9,402</u>	<u>2,354</u>	<u>4,901</u>
其他費用				
洩漏事故損失	—	(261)	(19,744)	(19,744)
利率掉期損失	—	—	(94)	(250)
淨匯兌損失	(5,377)	(6,765)	(551)	(2,093)
其他	—	—	—	(664)
	<u>(5,377)</u>	<u>(7,026)</u>	<u>(20,389)</u>	<u>(22,751)</u>

6. 稅前利潤/(虧損)

稅前利潤/(虧損)已扣除/(貸計)下列各項：

	截至2010年 9月30日止 3個月 (未審) 人民幣千元	截至2010年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元	截至2009年 9月30日止 3個月 (未審) 人民幣千元	截至2009年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元
存貨銷售成本	202,735	546,270	165,244	469,059
折舊	32,125	102,814	38,081	120,493
銀行貸款利息	1,789	5,561	2,224	7,099
員工福利費用：				
退休福利	3,298	10,014	3,425	9,824
住房福利	1,072	3,286	1,658	3,699
工資及其他員工成本	34,636	99,200	28,489	78,978
	<u>39,006</u>	<u>112,500</u>	<u>33,572</u>	<u>92,501</u>
壞帳準備轉回	(65)	(6,699)	(470)	(1,687)
存貨跌價準備計提/(轉回)	1,123	670	(326)	(22,014)
處置物業、廠房及設備損失/(收益)	—	238	1	(5)

7. 所得稅

由於本公司截至2009年及2010年9月30日止3個月及9個月並無在香港獲得任何應課稅溢利，因此並無就香港利得稅作出準備。

於2008年1月1日開始施行的《中華人民共和國企業所得稅法》（「新企業所得稅法」），法定公司稅率統一為25%。由於本公司被認定為「高新技術企業」，因此自2008年1月1日至2010年12月31日，本公司享受15%的稅率。

所得稅淨額主要構成如下：

	截至2010年 9月30日止 3個月 (未審) 人民幣千元	截至2010年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元	截至2009年 9月30日止 3個月 (未審) 人民幣千元	截至2009年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元
本期就溢利所作出之所得稅準備	—	—	—	—
遞延稅項	—	—	—	(92)
所得稅	—	—	—	(92)

8. 股息

董事會建議不派發截至2010年9月30日止9個月中期股息（截至2009年9月30日止9個月：無）。

9. 本公司普通股股東每股盈利/(虧損)

每股基本盈利/(虧損)乃按本公司普通股股東應佔本期利潤/(虧損)除以於相應期間內加權平均發行在外之股數計算。

	截至2010年 9月30日止 3個月 (未審) 人民幣千元	截至2010年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元	截至2009年 9月30日止 3個月 (未審) 人民幣千元	截至2009年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元
普通股股東盈利/(虧損)	49,092	93,013	(35,055)	(91,172)
加權平均普通股股本 (千股)	1,534,227	1,534,227	1,534,227	1,534,227

因無潛在攤薄普通股之事項存在，故於截至2009年及2010年9月30日止3個月及9個月每股基本盈利/(虧損)未作調整。

10. 計息銀行借款

	2010年9月30日		人民幣千元
	利率(%)	到期日	(未審)
一年內到期非擔保銀行借款	<u>2.64%-5.31%</u>	<u>2011</u>	<u>137,011</u>
		2009年12月31日	人民幣千元
	利率(%)	到期日	(已審)
一年內到期非擔保銀行借款	<u>3.66%-5.31%</u>	<u>2010</u>	<u>178,282</u>

11. 承諾

	2010年 9月30日 (未審) 人民幣千元	2009年 12月31日 (已審) 人民幣千元
購買物業、廠房及設備的資本承諾：		
— 已訂約但未撥備	<u>71,407</u>	<u>9,810</u>
— 已批准但未訂約	<u>58,558</u>	<u>97,291</u>
	<u>129,965</u>	<u>107,101</u>

12. 關聯方交易

NXP B.V.擁有本公司27.47%之股本權益，本公司受其重大影響。截至2009年及2010年9月30日止3個月及9個月期間，受NXP B.V.控制或受到其重大影響之公司視為本公司之關聯方。

截至2009年及2010年9月30日止3個月及9個月期間，本公司與關聯方有以下重大交易：

		截至2010年 9月30日止 3個月 (未審) 附註 人民幣千元	截至2010年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元	截至2009年 9月30日止 3個月 (未審) 人民幣千元	截至2009年 9月30日止 9個月 (未審) 人民幣千元
銷售	(i)	<u>39,874</u>	<u>100,629</u>	21,318	53,200
技術轉讓費	(ii)	<u>1,698</u>	<u>4,415</u>	1,095	3,314
資訊科技相關服務費	(iii)	<u>—</u>	<u>13</u>	593	1,873
已付／應付主要 管理人員薪酬 (包括董事、監事 及高管人員)		<u>1,826</u>	<u>5,652</u>	<u>1,021</u>	<u>3,611</u>

附註：

- (i) 向關聯公司作出之銷售乃按正常商業條款及市價進行。
- (ii) 向一間關聯公司已付／應付以技術轉讓費及辨別許可費形式之使用費，根據雙方協議按若干特定產品淨銷售額之3%及10%釐定。

(iii) 資訊科技相關服務費由關聯公司根據各方協議收取。

董事認為，上述所有交易均按照本公司一般業務過程進行。上述交易均屬公允且按正常商業條款進行，並將繼續進行。

上述附註(i)至(iii)所列之關聯方交易也構成上市規則第14A章所述之持續性關聯交易。

業績回顧

小結： (金額：人民幣千元)	2010年 第三季度	2010年 第二季度	2009年 第三季度	季度% 變化率	年% 變化率
營業額	276,461	245,764	178,875	12%	55%
毛利	73,726	58,892	13,631	25%	441%
其他收入及收益	5,694	2,659	2,354	—	—
營業開支	(23,162)	(15,710)	(28,427)	47%	-19%
其他費用	(5,377)	(1,409)	(20,389)	—	—
融資成本	(1,789)	(1,759)	(2,224)	—	—
所得稅退稅(開支)	—	—	—	—	—
淨純盈利／(虧損)	49,092	42,673	(35,055)	15%	—
每股盈利／(虧損)	3.20分	2.78分	(2.28)分	—	—

本公司營業額由2010年第二季度的人民幣2億4,580萬元上升12.5%，至2010年第三季度的人民幣2億7,650萬元。營業額提高主要是歸功於5英寸晶圓、6英寸晶圓和8英寸晶圓的銷售增加。

截至2010年9月30日止之3個月毛利為人民幣7,370萬元，較截至2010年6月30日止之3個月毛利為人民幣5,890萬元增幅達25.1%。截至2010年9月30日止之3個月毛利率為26.7%，截至2010年6月30日止之3個月毛利率為24.0%。毛利率改善主要源於產能利用率提高。

截至2010年9月30日止之3個月其他收入及收益為人民幣570萬元，截至2010年6月30日止之3個月其他收入及收益為人民幣270萬元。2010年第二季度和第三季度的其他收入及收益主要包括補貼收入、利息收入、廢料收入和其他。

截至2010年9月30日止之3個月營業開支為人民幣2,320萬元，截至2010年6月30日止之3個月營業開支為人民幣1,570萬元，主要源於行政開支有大幅增加，且研發費用及市場推廣開支略增所致。截至2010年6月30日止之3個月行政開支中包含約人民幣650萬元壞帳沖回。

截至2010年9月30日止之3個月其他費用為人民幣540萬元，截至2010年6月30日止之3個月其他費用為人民幣140萬元。2010年第二季度和第三季度的其他費用主要包括淨匯兌損失。

截至2010年9月30日止之3個月融資成本為人民幣180萬元，與截至2010年6月30日止之3個月融資成本基本持平。

因此，截至2010年9月30日止之3個月淨利潤為人民幣4,910萬元，截至2010年6月30日止之3個月淨利潤為人民幣4,270萬元。本公司2010年第三季度淨利率為17.8%，2010年第二季度淨利率為17.4%。

I. 營業額分析

用途

本公司2010年第三季度在通訊，電腦，消費品方面的營業額分別佔據總收入的34%、32%、34%，與2010年第二季度基本持平。

	2010年 第三季度	2010年 第二季度	2009年 第三季度
通訊	34%	33%	33%
電腦	32%	32%	33%
消費品	34%	35%	34%

地區

2010年第三季度在美國、歐洲和亞太地區的銷售佔總收入分別為56%、26%和18%。上季度則分別為55%、28%和17%。

	2010年 第三季度	2010年 第二季度	2009年 第三季度
美國	56%	55%	51%
歐洲	26%	28%	30%
亞太地區	18%	17%	19%

客戶類型

2010年第三季度集成器件製造商和無生產線半導體公司的銷售佔總收入分別為27%和73%，上季度分別為32%和68%。

	2010年 第三季度	2010年 第二季度	2009年 第三季度
集成器件製造商	27%	32%	35%
無生產線半導體公司	73%	68%	65%

產品

5英寸、6英寸和8英寸於2010年第三季度銷售佔總收入分別為21%、40%和39%，上季度分別為20%、41%和38%。

	2010年 第三季度	2010年 第二季度	2009年 第三季度
5英寸晶圓	21%	20%	19%
6英寸晶圓	40%	41%	45%
8英寸晶圓	39%	38%	35%
其他 ¹	0%	1%	1%
總計	100%	100%	100%

註1：包括測試服務及掩膜提供

II. 利用率和產能(8英寸等值晶圓)

II-1 利用率

2010年第三季度總體產能利用率為75%,2010年第二季度產能利用率則為68%。

晶圓製造廠	2010年 第三季度	2010年 第二季度	2009年 第三季度
1/2號晶圓製造廠			
5英寸晶圓	73%	64%	43%
6英寸晶圓	67%	59%	42%
3號晶圓製造廠			
8英寸晶圓	84%	79%	52%
總體產能利用率	75%	68%	46%

備註： 1. 產能利用率指報告期內由裝運的半導體晶圓加工程序實際數(以Mask層數計算)除以晶圓製造廠可在相應期間內提供加工程序數百分比。

2. 上述表格中所述的本公司產能利用率是根據II-2段落附註2中所述的本公司生產設施理論產能為基準而計算得出。因此，實際產能利用率是高於上述表中所列數據。

3. 考慮與一家客戶就6英寸晶圓生產以設備委託安排的因素，2010年第三季度本公司全部6英寸設備產能利用率為61%，2010年第二季度則為53%。因此，2010年第三季度本公司全部設備的總體產能利用率則為72%，2010年第二季度的總體產能利用率為64%。

II-2 產能(8英寸等值晶圓)

2010年第三季度生產8英寸等值晶圓的產能為154千片，與2010年第二季度和2009年第三季度相比持平。

晶圓製造廠(千片晶圓)	2010年 第三季度	2010年 第二季度	2009年 第三季度
1/2號晶圓製造廠			
5英寸晶圓	33	33	33
6英寸晶圓	85	85	85
3號晶圓製造廠			
8英寸晶圓	36	36	36
總體產能	154	154	154

備註： 1. 5英寸、6英寸和8英寸的產能分別以每片晶圓9、10和22 Mask層數估算。5、6英寸晶圓需將晶圓片除以2.56和1.78，以換算成8英寸等值晶圓。

2. 本公司生產設施的安裝產能是基於以最佳的產品組合進行連續生產之假設而計算得出，事實上是不可可能一直能得以實現的。因此，實際產能是低於表中的數字。

3. 考慮上述提及與一家客戶進行的6英寸晶圓設備委託安排因素，2010年第二和第三季度本公司全部設備的6英寸晶圓安裝產能為94K 8英寸等值晶圓。因此，2010年第二和第三季度本公司全部設備的總產能相應為163K 8英寸等值晶圓。

III. 利潤和費用分析

III-1. 毛利分析

截至2010年9月30日止之3個月毛利為人民幣7,370萬元，較截至2010年6月30日止之3個月毛利為人民幣5,890萬元增幅達25.1%。截至2010年9月30日止之3個月毛利率為26.7%，截至2010年6月30日止之3個月毛利率為24.0%。毛利率改善主要源於產能利用率的提高。

	2010年 第三季度	2010年 第二季度	2009年 第三季度
(金額：人民幣千元)			
銷售成本	(202,735)	(186,872)	(165,244)
毛利	73,726	58,892	13,631
毛利率	26.7%	24.0%	7.6%

III-2. 其他收入及收益

截至2010年9月30日止之3個月其他收入及收益為人民幣570萬元，截至2010年6月30日止之3個月其他收入及收益為人民幣270萬元。2010年第二季度和第三季度的其他收入及收益主要包括補貼收入、利息收入、廢料收入和其他。

	2010年 第三季度	2010年 第二季度	2009年 第三季度
(金額：人民幣千元)			
其他收入及收益	5,694	2,659	2,354

III-3. 營業開支分析

截至2010年9月30日止之3個月營業開支為人民幣2,320萬元，截至2010年6月30日止之3個月營業開支為人民幣1,570萬元，主要源於行政開支有大幅增加，且研發費用及市場推廣開支略增所致。截至2010年6月30日止之3個月行政開支中包含約人民幣650萬元壞帳沖回。

	2010年 第三季度	2010年 第二季度	2009年 第三季度
(金額：人民幣千元)			
銷售及市場推廣開支	(1,023)	(861)	(1,394)
行政開支	(15,961)	(10,871)	(15,262)
研發成本	(6,178)	(3,978)	(11,771)

III-4. 其他費用

截至2010年9月30日止之3個月其他費用為人民幣540萬元，截至2010年6月30日止之3個月其他費用為人民幣140萬元。2010年第二季度和第三季度的其他費用主要包括淨匯兌損失。

	2010年 第三季度	2010年 第二季度	2009年 第三季度
(金額：人民幣千元)			
其他費用	(5,377)	(1,409)	(20,389)

III-5. 融資成本

截至2010年9月30日止之3個月融資成本為人民幣180萬元，與截至2010年6月30日止之3個月融資成本基本持平。

	2010年 第三季度	2010年 第二季度	2009年 第三季度
(金額：人民幣千元)			
融資成本	(1,789)	(1,759)	(2,224)

IV. 財務狀況分析

IV-1. 流動性分析

截至2010年9月30日止之流動資產總額為人民幣6億8,780萬元，與截至2010年6月30日流動資產總額人民幣6億2,070萬元相比則增加了人民幣6,710萬元，主要歸因於現金及現金等價物和應收賬款及票據和庫存分別增加了人民幣2,620萬元，人民幣1,620萬元和人民幣3,020萬元，並部分為其他流動資產減少人民幣550萬元所抵消。庫存提高主要是由於在製品庫存增加和為應對持續供應緊張和價格上漲趨勢而增加採購了部分規格矽片材料。截至2010年9月30日止之流動負債總額由截至2010年6月30日止之人民幣3億5,230萬元減少至人民幣3億4,600萬元，主要歸因於計息貸款及借款減少約人民幣3,090萬元所致。

	2010年 第三季度	2010年 第二季度	2009年 第三季度
(金額：人民幣千元)			
現金及現金等價物	390,739	364,482	308,025
應收賬款及票據	99,866	83,697	63,447
存貨	159,221	129,001	105,509
其他流動資產	38,017	43,514	23,430
流動資產總值	687,843	620,694	500,411
計息貸款及借款	137,011	167,909	178,290
應付帳款	156,283	135,221	87,094
其他流動負債	52,686	49,195	103,658
流動負債總額	345,980	352,325	369,042
流動資產淨額	341,863	268,369	131,369
流動比率(x)	1.99	1.76	1.36

IV-2. 應收賬款／存貨周轉率

2010年第三季度應收賬款的周轉天數為35天，而上季度則為36天。

存貨周轉天數由上季度75天上升至本季度80天。

	2010年 第三季度	2010年 第二季度	2009年 第三季度
應收賬款及票據周轉率(天數)	35	36	43
存貨周轉率(天數)	80	75	77

IV-3. 負債比率

截至2010年9月30日止的淨現金儲備餘額為人民幣2億5,370萬元，相比截至2010年6月30日止的人民幣1億9,660萬元，增加了人民幣5,710萬元。這主要是由於現金及現金等價物餘額增加了人民幣2,620萬元和計息借款減少了人民幣3,090萬元的共同作用所致。

	2010年 第三季度	2010年 第二季度	2009年 第三季度
(金額：人民幣千元)			
現金及現金等價物	390,739	364,482	308,025
計息借款	(137,011)	(167,909)	(178,290)
淨現金儲備	253,728	196,573	129,735

V. 資本支出

2010年第三季度的資本支出為人民幣1,140萬元，上季度的資本支出為人民幣750萬元。

	2010年 第三季度	2010年 第二季度	2009年 第三季度
(金額：人民幣千元)			
資本支出	11,433	7,523	2,300

VI. 2010年第四季度展望

鑒於世界經濟整體仍在恢復之中，尤其是美國和歐洲的目前高失業率水平加之貫穿在半導體行業產業鏈之持續進行庫存消化和典型季節性淡季，這些因素將在短期內引發對半導體相關產品的市場需求產生疲軟影響。此外，主要發達國家經濟體弱於預期的增長伴隨著較低消費意欲使終端產品製造商將其庫存保持在較低和可控之管理水平範圍，並最終致使本公司從其若干主要客戶處獲得訂單數目減少，上述因素將對本公司日後業務經營和財務表現形成不利的影響。因此，本公司的管理層預計，2010年第四季度的銷售額會有環比下降。

承董事會命
上海先進半導體製造股份有限公司
執行董事、總裁及首席執行長
周衛平

中國上海，2010年11月11日

於本公告公佈日期，本公司以周衛平和程堅玉為執行董事；以陳建明、沈晴、朱健、李智、*Wilhelmus Jacobus Maria Joseph Josquin*及*Winfried Lodewijk Peeters*為非執行董事；及以*Thaddeus Thomas Beczak*、沈偉家及*James Arthur Watkins*為獨立非執行董事。